

探空火箭数管设备设计与实现

许睿^{1,2}, 吴春静^{1,2}, 魏本杰²

(1. 中国科学院大学, 北京 100190; 2. 中国科学院空间科学与应用研究中心, 北京 100190)

摘要:针对目前探空火箭数据管理设备通用性较差的问题, 以及对于航天器数管设备扩展性和可靠性不断增加的任务需求, 设计了一种具备通用性和可扩展性的新型数据管理设备。设计使用 TI 最新推出的 TMS570LS3137 微控制器作为 CPU, 充分利用其所提供的片上资源, 使得系统具有丰富的外部接口, 包括 IIC 接口、CAN 总线接口、以太网接口和 SD 卡插槽。此外, 外部存储器接口 (EMIF) 提供的较大寻址空间可扩展多个外接板卡。在软件部分, 系统采用了移植性较好的实时多任务操作系统 $\mu\text{C}/\text{OS-II}$, 配合各模块的驱动程序完成多任务的调用。该系统可满足多型探空火箭的仿真测试任务, 具有较高的工程利用价值。

关键词: TMS570LS3137; 嵌入式系统; 测试系统; $\mu\text{C}/\text{OS-II}$ 系统

中图分类号: TP2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8829(2015)01-0087-04

Design of Data Handling System for Sounding Rockets

XU Rui^{1,2}, WU Chun-jing^{1,2}, WEI Ben-jie²

(1. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

2. Center for Space Science and Applied Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Abstract: To solve the problem that data handling system for sounding rockets lacks feasibility, and increasing requirements on expansibility and reliability of data handling system, a general and extensible data handling system is proposed. This system uses TMS570LS3137 produced by TI as CPU, and has abundant interfaces, such as IIC, CAN, Ethernet and SD card. EMIF interface provides external modules with addressing space. For software, $\mu\text{C}/\text{OS-II}$ is ported to system and combines with drivers to complete invoking multitask. This system can satisfy various testing task and has high value in aerospace applications.

Key words: TMS570LS3137; embedded system; testing system; $\mu\text{C}/\text{OS-II}$

随着外层空间探测需求的日益提升, 探空火箭搭载探测仪器的种类和数量不断增多, 这对数据管理设备(以下简称数管设备)的功能性与可靠性提出了更高要求。另外, 考虑到空间探测技术近十几年来的不断发展, 数管设备应当具有可扩展、易升级的特点, 以便于今后对其功能进行相应的扩展, 从而适应新的空间探测的需要。结合该背景, 设计了具有多功能、高可靠以及扩展性好的探空火箭数管设备, 以适应不断进步的空间技术需要其能适应多种航天探测任务的需求, 同时具备较强的升级能力。

1 TMS570LS3137 处理器简介

探空火箭数管设备的核心是 TI 公司开发的一款高性能、高可靠性的微控制器 (TMS570LS3137), 它集成了 ARM Cortex-R4F 浮点型 CPU, 此 CPU 最高运算速度可达 1.66DMIPS/MHz, 并具有高达 180 MHz 运行的配置。其丰富的片内资源与外设接口极大地简化了设计与开发流程, 并提高了芯片的通用性。片上资源包括 3 MB 的集成闪存和 256 KB 的数据 RAM, 其可实现相应的读取、编程和擦除操作。丰富的外部通信接口模块包括: 3 个 MibSPI, 2 个 SPI, 1 个 LIN, 1 个 SCI, 3 个 DCAN, 1 个 IIC, 1 个以太网和 1 个 FlexRay 控制器。除此以外, 此器件还具有 2 个 12 位分辨率的 MibADC, 以完成采样速率较低的模数转换任务。在强大的片内资源与外设支持下, TMS570LS3137 还具有如下主要特点:

收稿日期: 2014-01-20

作者简介: 许睿(1990—), 男, 甘肃榆中人, 硕士研究生, 主要研究方向为嵌入式系统设计; 吴春静(1989—), 女, 山东菏泽人, 硕士研究生, 主要研究方向为嵌入式软件设计; 魏本杰(1973—), 男, 副研究员, 主要研究方向为地检设备研制。

① 外部存储器接口(EMIF)可提高芯片外扩展功能,此功能可实现与同步 DRAM(SDRAM)器件、异步存储器、外设或 FPGA 器件的对接。

② 拥有以锁步模式运行的双核 CPU 和存储器内置自检(BIST)逻辑闪存和数据 SRAM 上的 ECC 外设存储器的奇偶校验,使该芯片具有更高的安全性。

③ 在代码调试方面,除内置的 ARM Cortex-R4F CoreSight 调试特性外,还提供一个外部跟踪宏单元(ETM)进行程序执行的指令和数据跟踪。RAM 的跟踪端口模块(RTP)可支持由 CPU 或者任何其他主控所访问的 RAM 和外设的高速跟踪。

鉴于以上特点,本设计选择了该款芯片作为系统的核心处理器。

2 硬件平台设计

2.1 数管设备硬件平台设计要求

该数管设备是一部通用、模块化、可扩展的嵌入式计算机系统样机,适用于多种型号探空火箭、微小卫星、科学仪器等航天器负载的地面检测试验。因此,系统的硬件平台需满足以下设计需求:

① 采集科学数据和工程参数,并将采集到的数据组织成符合遥测格式的数据源包;

② 提供大容量的外设存储模块,使其具有数据管理和存储功能,并提供 SD 卡接口,以完成数据的备份与转存;

③ 对外提供多种接口通信功能,包括 CAN 总线、IIC 总线、以太网接口等,便于进行数据的采集和传输;

④ 具备外部设备扩展功能,便于系统的升级,提升可扩展性。

2.2 数管设备总体结构

鉴于上述要求,以 TMS570LS3137 作为 CPU 的硬件平台可充分应用其片内的 CAN、IIC、SPI、以太网接口等资源,并利用 EMIF 接口进行外设的扩展。其总体结构如图 1 所示。

2.3 硬件外设模块接口

(1) IIC 接口。

IIC 是一个双向总线,它使用两条线:串行时钟线(SCL)和串行数据线(SDA)实现互连芯片的控制,每个器件通过唯一的地址来识别。设计所选用 TMS 系列微处理器提供的 IIC 接口支持 100 kbit/s 和 400 kbit/s 的速度。另外,在外部接口处添加总线缓冲器 P82B96,以提供更好的抗干扰能力,以及增加总线的负载能力。

(2) CAN 总线接口。

TMS70 系列包含 3 个 CAN 控制器,其拥有的 DCAN 支持 CAN2.0B 协议标准,并使用一个串行、多

主机通信协议,此协议有效支持对速率高达 1 Mbit/s 的稳健通信的分布式实时控制。物理层选用 SN65HVD-232 作为电平转换器件,以完成 CAN 总线通信。

(3) 以太网接口。

TMS570LS3137 内置以太网接口可实现 10/100M 的网络传输速度,并且支持 MII 与 RMII 两种工作模式。外部的 PHY 芯片选择 TI 的 DP83640,此器件嵌入了 IEEE 1588 精密时间协议的时钟关键部分,允许高精度的 IEEE 1588 节点实现。本设计选用 MII 全双工工作模式,100 Mbit/s 传输速率,接收端的参考时钟为 25 MHz。

(4) SD 卡接口。

SD 卡接口设计利用了片内的 SPI 接口模块,所接入的 SD 卡将工作在 SPI 模式下。该模式可看作一种简单的命令响应协议,主控制器发出命令后,SD 卡对不同命令返回对应的响应。在 SPI 模式下,共有 3 种响应类型:R1、R2 和 R3,分别占 1、2 和 3 个字节。在硬件设计中一共使用了 4 根串行总线连接 SD 卡插槽,分别是主机输出从机输入数据线(MISO)、主机输入从机输出数据线(MOSI)、片选(CS)和串行时钟(SCLK)。

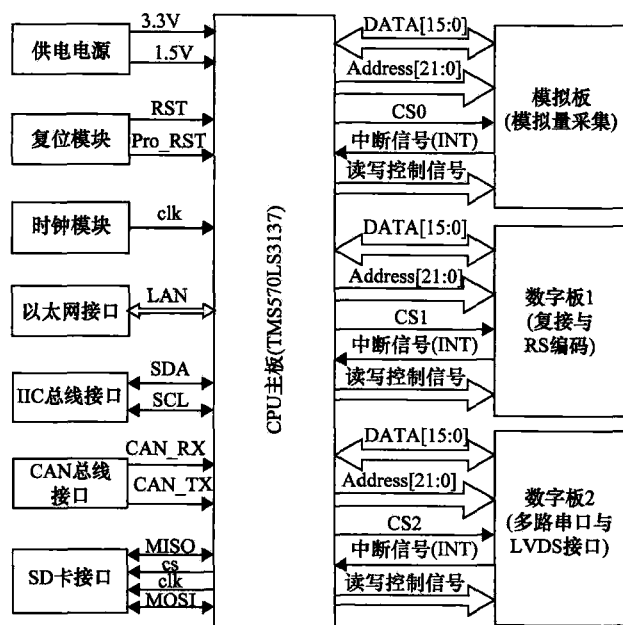


图1 地面检测设备总体结构框图

2.4 扩展模块设计

TMS570LS3137 特有的 EMIF 接口为系统增加外部扩展模块提供了便利,使得设备具有较好的可扩展性和易升级性。EMIF 接口包含 22 位地址总线,加上 4 块 BANK 地址,若使用 16 位数据总线宽度,其外部寻址范围可高达 32 MB。除此之外,它还包含 4 个片

选信号,除去 CS0 用于使能 SDRAM 外,CS2、CS3 和 CS4 可为外接扩展板卡提供丰富的片选使能信号。图 2 所示为外部扩展接口框图,其中 DQM 信号可控制使能数据位高 8 位/低 8 位信号的有效性,增加外接数据传输的灵活性。WE 为写使能端,可控制数据的读取,INT 为外接板卡所发出的中断信号,帮助 CPU 主板及时处理外部模块的任务请求。测试系统为外接扩展部分分配地址段为 0x60000000 ~ 0x6BFFFFFF。

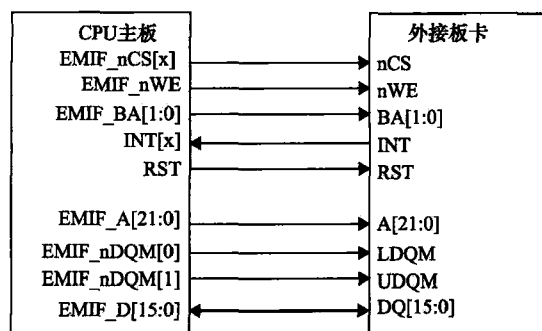


图 2 CPU 主板外部扩展接口图

3 系统软件设计

3.1 μ C/OS-II 简介

该数管设备的软件部分使用实时多任务操作系统 μ C/OS-II。由 μ C/OS-II 提供应用软件运行的基本环境和接口,实现资源管理、进程的调度、同步、通信与运行管理、存储器与 IO 管理等功能。

μ C/OS-II 是一个完整的,可移植、固化、裁剪的占先式实时多任务内核。 μ C/OS-II 系统绝大部分用 ANSI 的 C 语言编写,包含一部分汇编语言代码,使之可供不同架构的微处理器使用。用户只要有标准的 ANSI 的 C 交叉编译器,有汇编器、连接器等软件工具,就可以将 μ C/OS-II 嵌入到开发的产品中。 μ C/OS-II 具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和扩展性强等特点。严格来说,它只是一个实时操作系统内核,仅仅包含了任务调度、任务管理、时间管理、内存管理、任务间通信和同步等基本功能,而没有提供输入输出管理、文件系统、网络等额外的服务。

3.2 μ C/OS-II 操作系统的移植

为了在所设计的系统中运行 μ C/OS-II 操作系统,需要将其内核移植到 TMS570LS3137 平台上。其实质是需要修改与 CPU 类型有关的源码文件 OS_CPU.H、OS_CPU.C 和 OS_CPU.ASM。其中 OS_CPU.H 定义了与编译器相关的数据类型、堆栈的增长方向,以及关中断和开中断和任务间切换的宏定义。OS_CPU.ASM 为对处理器的寄存器进行操作,由汇编语言编写。其包含 4 个子函数:OSStartHighRdy()、OSTxSW()、OSIntCtsSw() 和 OSTickISR()。第 1 个函数在多

任务系统启动函数 OSStart() 中调用,将就绪表中最高优先级的任务从中断返回到运行态;第 2 函数在任务切换函数中调用;第 3 个函数实现中断级任务切换,OSTickISR() 为系统时钟节拍中断服务函数,为内核提供时钟节拍。OS_CPU.C 完成堆栈初始化以及内核扩展等应用。

3.3 应用任务设计

系统软件部分工作流程图如图 3 所示。主要分为系统初始化和多任务的调用两大部分。

(1) 系统初始化。

在系统初始化过程中,程序通过调用 BSP_Init 对板级外设进行初始化,接下来通过 CPU_Init 完成对 CPU 内部各寄存器及存储器的初始化工作,OS_Init 完成操作系统环境的初始化工作,包括初始化系统任务中所用的全局变量、定义任务优先级、定义任务控制块,以及完成任务堆栈初始化。

(2) 多任务调用。

在完成系统初始化之后,将创建应用任务,实现地检系统采集和传输数据的任务需求。主要包括 IIC、CAN 总线、以太网口和 SD 卡存取操作。在具体任务调用过程中,首先进行任务的初始化,如调用各外设模块驱动程序中的初始化函数 IIC_Init、CAN_Init 等,定义所需的端口地址,配置相应的控制寄存器,选取工作模式。接下来在后续的任务调用函数中对外设的地址与寄存器进行读写操作,完成测试数据的采集与存储。其中以以太网口的操作还需考虑 TCP/IP 协议栈,并为系统分配相应的 IP 地址,来完成与其他设备的网络通信。

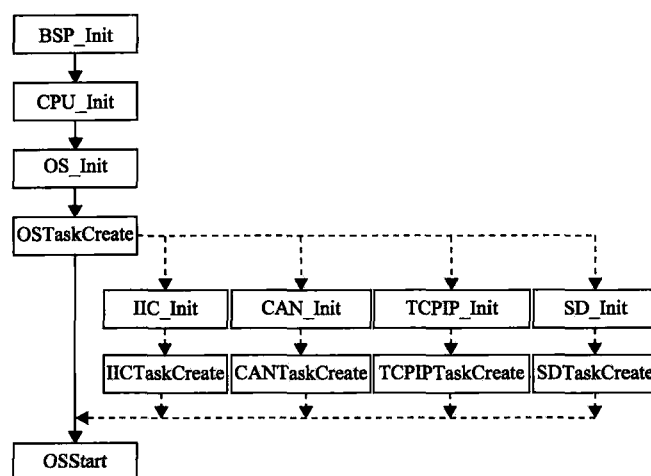


图 3 系统任务调用流程图

4 系统调试

本设计的调试利用了 TMS570LS3137 的 JTAG(一种国际标准测试协议)接口,通过 J-link 仿真器连接

